

## ZAKRES KONFERENCJI

Celem konferencji jest prezentacja ostatnich badań i rozwoju na płaszczyźnie natryskiwania ciepłego, napawania oraz technologii addytywnych.

Najważniejsze zagadnienia, które omawiane będą podczas konferencji będą dotyczyć: nowych materiałów i technologii, właściwości powłok, napoin i elementów wytwarzanych addytywnie, innowacyjnych metod badawczych jak również zastosowań przemysłowych w różnych warunkach eksploatacyjnych. Dodatkowo, do dyskusji zostaną poddane problemy związane ze szkoleniem specjalistów, systemami certyfikacji oraz zapewnienia jakości w natryskiwaniu ciepłym, napawaniu oraz technologiach addytywnych.

## PUBLIKACJA MATERIAŁÓW KONFERENCYJNYCH

Materiały konferencyjne zostaną opublikowane w papierowej wersji książki abstraktów. Uczestnicy konferencji mają również możliwość złożenia pełnej wersji artykułów w partnerskich czasopismach:

- **Materials**, *MDPI*, opłata publikacyjna - 1300 CHF,
  - **Materials Science-Poland**, *Sciendo*, bezpłatnie
- Więcej informacji na stronie internetowej konferencji.

## WYSTAWA PRZEMYSŁOWA

Podczas konferencji planowana jest wystawa dedykowana natryskiwaniu ciepłemu, napawaniu oraz wytwarzaniu addytywnemu. Mile widziani są wszyscy partnerzy przemysłowi specjalizujący się w:

- natryskiwaniu ciepłym i napawaniu
- technologiach addytywnych
- materiałach i sprzęcie pomiarowym do w/w technologii.

## JĘZYK KONFERENCJI

Oficjalnym językiem 7. Międzynarodowej Konferencji Natryskiwania Ciepłego i Napawania jest **j. angielski**. Konferencję rozpoczną fascynujące wykłady plenarne. Zaplanowano prezentacje ustne oraz sesje plakatowe.

## WAŻNE DATY

- do 31.03.2025** – przesłanie tytułów i abstraktów artykułów (do 400 słów), które nie były jak dotąd nigdzie publikowane
- do 30.04.2025** – potwierdzenie akceptacji abstraktów
- do 30.06.2025** – zakończenie wczesnej rejestracji
- do 31.08.2025** – zakończenie rejestracji
- do 30.09.2025** – termin przesyłania pełnych tekstów

## KOMITET NAUKOWY

Prof. Lech **Pawłowski**, University of Limoges, Francja  
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Darya **Alontseva**, East Kazakhstan Technical University, Kazakhstan  
Lutz-Michael **Berger**, Fraunhofer IKTS, Germany  
Giovanni **Bolelli**, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italy  
Rolando T. **Candidato Jr.**, Mindanao State University, Philippines  
Ladislav **Celko**, Brno University of Technology, Czech Republic  
Tomasz **Chmielewski**, Politechnika Warszawska, Polska  
Susan **Conze**, Fraunhofer IKTS, Germany  
Artur **Czupryński**, Politechnika Śląska, Polska  
Alain **Denoirjean**, University of Limoges, France  
Sergi **Dosta**, Universitat de Barcelona, Spain  
Dariusz **Fydrych**, Politechnika Gdańska, Polska  
Dariusz **Golański**, Politechnika Warszawska, Polska  
Simon **Goutier**, University of Limoges, France  
Anna **Góral**, Polska Akademia Nauk, Polska  
Šárka **Houdková**, Research and Testing Institute Plzen, Czech Republic  
Tanvir **Hussain**, University of Nottingham, United Kingdom  
Damian **Janicki**, Politechnika Śląska, Polska  
Ewa **Jonda**, Politechnika Śląska, Polska  
Shrikant **Joshi**, University West, Sweden  
Heli **Koivuluoto**, Tampere University, Finland  
Ondřej **Kovářík**, Czech Technical University, Czech Republic  
Tomasz **Kurzynowski**, Politechnika Wroclawska, Polska  
Thomas **Lampke**, University of Chemnitz, Germany  
Christoph **Leyens**, Fraunhofer IWS, Germany  
Leszek **Łatka**, Politechnika Wroclawska, Polska  
Aleksandra **Malachowska**, Politechnika Wroclawska, Polska  
Monika **Michalska**, VSB – Technical University of Ostrava, Czech Republic  
Grzegorz **Moskal**, Politechnika Śląska, Polska  
Radek **Muśálek**, Institute of Plasma Physics, Czech Republic  
Hanna **Myalska-Głowacka**, Politechnika Śląska, Polska  
Amirhossein **Pakseresh**, FunGlass Centre, Slovakia  
Paweł **Sokolowski**, Politechnika Wroclawska, Polska  
Miroslaw **Szala**, Politechnika Lubelska, Polska  
Aleksandra **Świerczyńska**, Politechnika Gdańska, Polska  
Filofteia-Laura **Toma**, Fraunhofer IWS, Germany  
Robert **Vaßen**, Forschungszentrum Jülich, Germany  
Sergii **Voinarovych**, Paton Electric Welding Institute NASU, Ukraine  
Mariusz **Walczak**, Politechnika Lubelska, Polska  
Marcin **Winnicki**, Politechnika Wroclawska, Polska

# 7. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NATRYSKIWANIA CIEPŁEGO I NAPAWANIA

**POSTĘP, ZASTOSOWANIA  
I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE**

**ITSHC Wrocław, 11-12 września  
2025**

[www.itshc.pwr.edu.pl](http://www.itshc.pwr.edu.pl)

**PIERWSZY KOMUNIKAT**

## ORGANIZATORZY KONFERENCJI

Katedra Obróbki Plastycznej, Spawalnictwa i Metrologii,  
Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej

## PARTNERZY KONFERENCJI



Konferencja jest organizowana pod patronatem Europejskiego Stowarzyszenia Natryskiwania Ciepłego (ETSA)

## MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, największym mieście w zachodniej Polsce. Wrocław jest miastem z ponad tysiącletnią tradycją, w którym historia spotyka się z nowoczesnością. Miasto jest dobrze skomunikowane z większością europejskich miast.



Szczegółowe informacje o lokalizacji konferencji znajdują się na stronie:

<https://www.itshc.pwr.edu.pl/miejsce-konferencji/>

## REKOMENDOWANE HOTELE

Uczestnikom konferencji polecamy następujące możliwości zakwaterowania:

Hotel 'Wodnik' <https://wodnik-hotel.pl/>  
 Hotel im. Jana Pawła II <https://www.hotel-jp2.pl/>  
 The Bridge Wrocław <http://thebridgewroclaw.pl/>

## KOMITET ORGANIZACYJNY

W przypadku rejestracji na konferencję, przesłania abstraktów lub uzyskania dodatkowych informacji dotyczących konferencji zapraszamy do kontaktu:

Strona internetowa: [www.itshc.pwr.edu.pl](http://www.itshc.pwr.edu.pl)  
 E-mail: [itshc@pwr.edu.pl](mailto:itshc@pwr.edu.pl)

Paweł Sokołowski, organizacja: **+48 71 320 21 48**  
 Leszek Łatka, program naukowy: **+48 71 320 27 35**  
 Aleksandra Małachowska, wystawa: **+48 71 320 21 38**  
 Marcin Winnicki, płatności: **+48 71 320 21 38**  
 Tomasz Kielczawa, webmaster: **+48 71 320 42 72**

Poczta tradycyjna, z dopiskiem: *konferencja ITSHC*:

**Politechnika Wroclawska**  
**Wydział Mechaniczny, K60**  
**ul. Łukasiewicza 5, 50-371 Wrocław**

## FORMA UCZESTNICTWA

Przewidziano **różne formy uczestnictwa** w Konferencji:  
 (1) Naukowcy (w tym Studenci) oraz Przedstawiciele Przemysłu,  
 (2) Wystawcy,  
 (3) Sponsorzy.

Opłata konferencyjna obejmuje program konferencji, lunchy, poczęstunek oraz uroczystą kolację. Istnieje możliwość jednodniowego lub dwudniowego uczestnictwa w wydarzeniu. Obowiązują dwie stawki opłat, zależne od terminu zgłoszenia uczestników. Wcześniejsza rejestracja trwa do **30 czerwca 2025 roku**.

Jeżeli jesteś zainteresowany innymi formami uczestnictwa, promocji lub reklamy podczas 7. ITSHC, prosimy o kontakt.

**Opłata konferencyjna nie zawiera kosztów noclegów.**  
**Opłata konferencyjna zawiera VAT.**

## SPONSORZY

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w formie sponsora konferencji. Możliwość promocji i reklamy przez cały okres pozostały do konferencji jak i w czasie konferencji. Pakiety sponsorskie według grafiki podanej poniżej. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się bezpośrednio z komitetem organizacyjnym.

	PAKIET BRĄZOWY	PAKIET SREBRNY	PAKIET ŻŁOTY
Cena	3500 PLN	5000 PLN	8000 PLN
Możliwość umieszczenia promocyjnych materiałów firmowych w teczках konferencyjnych	✓	✓	✓
Możliwość umieszczenia plakatu lub banneru firmowego na konferencji	✓	✓	✓
Prezentacja w komunikatach, na stronie konferencji, w newsletterze i materiałach konferencyjnych	Jako sponsor brązowy	Jako sponsor srebrny	Jako sponsor złoty
Udział przedstawiciela firmy w konferencji	1 osoba	2 osoby	2 osoby
Możliwość prezentacji firmy	-	Krótki referat promocyjny	Krótki referat promocyjny
Reklama w materiałach konferencyjnych	-	½ strony	1 strona
Możliwość uczestnictwa w wystawie firm	-	-	Powierzchnia wystawiennicza 4 m <sup>2</sup>

## REJESTRACJA

Rejestracji można dokonać całkowicie online, wypełniając formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej konferencji.

### Wczesna rejestracja do 30.06.2025

	2 dni	1 dzień
Pracownik naukowy	2000 PLN	1300 PLN
Student (I, II i III stopień)	1300 PLN	-
Przedstawiciel przemysłu (bez stoiska)	2000 PLN	1300 PLN
Przedstawiciel przemysłu (wystawca)	1300 PLN	-
	2 dni	
Stoisko wystawiennicze	2200 PLN za 4 m <sup>2</sup> (opcje: 4 m <sup>2</sup> , 8 m <sup>2</sup> , 12 m <sup>2</sup> )	

### Późna rejestracja do 31.08.2025

	2 dni	1 dzień
Pracownik naukowy	2400 PLN	1700 PLN
Student (I, II i III stopień)	1700 PLN	-
Przedstawiciel przemysłu (bez stoiska)	2400 PLN	1700 PLN
Przedstawiciel przemysłu (wystawca)	1700 PLN	-
	2 dni	
Stoisko wystawiennicze	2600 PLN za 4 m <sup>2</sup> (opcje: 4 m <sup>2</sup> , 8 m <sup>2</sup> , 12 m <sup>2</sup> )	